

Ca 原子層を介した Si(111)基板上 Ge エピタキシャル成長

Ca-mediated growth of Ge epitaxial films on Si(111)

東大院総合(駒場)¹, JST さきがけ² 安武裕輔^{1,2}, 深津晋¹

UTokyo¹, JST-PRESTO² Yuhsuke Yasutake^{1,2} and Susumu Fukatsu¹

E-mail: cyasutak@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

オンチップ光電子融合に向けたIV族半導体ベース光増幅器・レーザーへの要求は依然として高い。伸張歪Geにおける間接—直接遷移端変換の試み¹に代表されるように間接遷移型半導体であるGeの直接遷移化利用が期待されている。シリコンフォトニクスを指向する上でSi基板上へのGe結晶成長技術の追求は必然であり、SiとGeの格子不整合(~4%)に起因したStranski-Krastanov(SK)モード²の回避は重要である。今回、固体ソース分子線エピタキシ(MBE)を用いたSi基板上へのGeエピタキシャル成長において、Ca原子層を介することでSKモード由来のGe3次元構造形成が抑制されることを見出したので報告する。

超高真固体ソースMBEを用いて、(1)Si(111)基板上にGeWLを形成、(2)基板温度を500°C以上にしてCaを1ML蒸着、(3)Ge薄膜をエピタキシャル成長する。結晶成長過程の追跡はRHEEDパタン解析により行った。Si(111)/Ge(1ML)/Ca(1ML)/Ge(10ML~)のRHEEDは明瞭なストリークパタン(fig.1(a))を示しており、Ge薄膜の2次元エピタキシャル成長を示している、一方、Ca原子層を挟まないSi/Ge成長ではSKモードによるGe島状成長を示すRHEEDパタン(fig.1(b))が得られた。Ge/Ca(1ML)/Ge蒸着によってCaGe₂ジントル相が形成され、Ge層がvan der Waals epitaxyしたものと考えられる。またCaとGeを1ML交互に成長した際のRHEEDパタンから、CaGe₂由来の3倍周期がCa蒸着時に強調される、一方、Ge蒸着時には2倍周期近いGe由来ストリークパタンが強調され、Ca偏析はある程度抑制されていると考えられる(fig.2)。Ca原子層を介したGe薄膜のフォトルミネッセンス測定を行ったところ、Ge直接遷移端(Γ)由来蛍光が観察でき、直接遷移端のピーク位置から0.13%程度の二軸伸張歪が加わっているものと考えられる(fig.3)。Ca介在結晶成長方法は高品質Ge薄膜成長のみならず、Caインターラートによる新規IV族構造形成(Ge単原子層など)への応用も可能であり、IV族光エミッタを指向する上で重要な基盤技術として期待できる。

[1] R. E. Camacho-Aguilera *et al.*, *Opt. Express* **20**, 11316 (2012). [2] H. Sunamura, S. Fukatsu *et al.*, *APL* **66**, 3024 (1995).

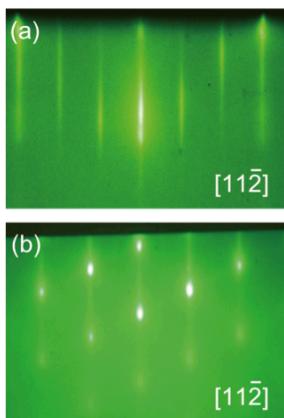


Fig. 1 RHEED patterns of (a) Ge/Ca/Ge/Si, (b) Ge/Si.

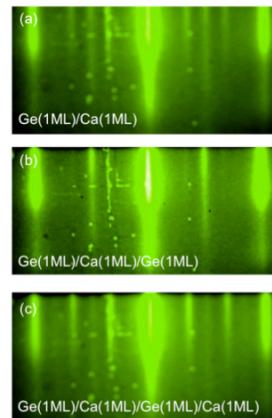


Fig. 2 Sequential changes in the RHEED pattern were observed during Ca/Ge deposition.

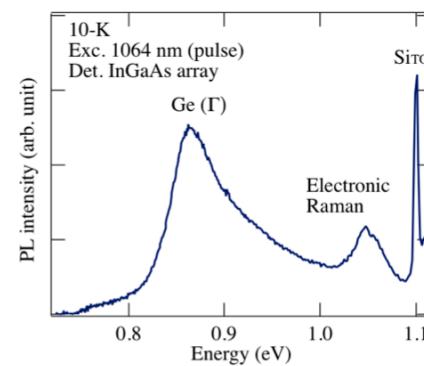


Fig. 3 Photoluminescence spectrum of Ge/Ca/Ge/Si.